

國立清華大學 函

機關地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：鄒紫歆
電話：03-5742930
傳真：03-5722204
電子郵件：tstzou@ie.nthu.edu.tw

受文者：國立臺北科技大學

發文日期：中華民國104年07月09日
發文字號：清工工字第1049003825號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：敬邀貴校學生參加「第二屆半導體大數據分析競賽」，
請查照。

說明：

- 一、本校「科技部IC產業同盟」產業技術聯盟合作計畫暨深耕工業基礎技術專案計畫與台灣積體電路製造股份有限公司、亞洲大學共同主辦「第二屆半導體大數據分析競賽」，本競賽不限就讀系所，凡大學（含）以上的在校學生皆可參賽，歡迎跨領域跨校系組隊報名來挑戰並參加相關培訓課程，符合資格者將發給參賽或晉級等相關證明。
- 二、半導體大數據分析競賽由台灣積體電路製造股份有限公司提供高額獎金：第一名獎金30萬元整，第二名獎金10萬元整，第三名獎金5萬元整以及學員每人獎狀和指導老師之獎狀等，並舉辦正式頒獎典禮以資獎勵。
- 三、科技部「IC產業同盟」計畫並整合台灣積體電路製造股份有限公司、1111人力銀行、Acer、Big Data跨域整合聯盟、Etu、IBM、SAS、工研院巨資中心、大綜電腦系統、亦思科技、前程文化、鈦思科技、營邦企業和中華卓越經營決策學會等主辦協辦單位，在競賽期間為所有報名的學生授課培訓，增強他們在半導體產業領域、資

料挖礦及大數據分析軟硬體應用等方面的專業技能，並提供實際案例和參賽經驗分享，為培養產業大數據分析人才、深耕工業基礎技術而共同努力。

四、報名時間即日起至104年9月16日止，詳細競賽、相關培訓課程及就業資訊，請隨時參考「科技部IC產業同盟」計畫網站、「半導體大數據分析競賽」專頁及「1111人力銀行大數據專區」：<http://step.unison.org.tw/bigdata>;
<https://www.facebook.com/groups/BDD.UNISON/>;<http://www.1111.com.tw/zone/bigdata/>

正本：中華醫事科技大學、國立臺灣大學、國立政治大學、國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學、國立空中大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立東華大學、國立陽明大學、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立臺灣體育運動大學、國立高雄第一科技大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立高雄應用科技大學、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、佛光大學、遠東科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、大華學校財團法人大華科技大學、崑山科技大學、玄奘大學、大漢技術學院、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、永達技術學院、建國科技大學、慈濟學校財團法人慈濟技術學院、城市學校財團法人臺北城市科技大學、仁德醫護管理專科學校、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、康寧醫護暨管理專科學校、育英醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、高美醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校、中臺科技大學、德霖技術學院、和春技術學院、亞東技術學院、桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院、中州學校財團法人中州科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、致理技術學院、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、稻江科技暨管理學院、蘭陽技術學院、黎明技術學院、